

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Błona beznośnikowa transparentna T50

Ostatnia aktualizacja 23.10.2020r.

Cienka beznośnikowa błona dwustronnie klejąca Inducomp charakteryzuje się niezawodną, trwałą i wysoką siłą klejenia, zwłaszcza powierzchni o tzw. niskiej energii (LSE). Umożliwia szybką dalszą obróbkę połączonych elementów w takich obszarach jak ogólny montaż przemysłowy, laminowanie paneli, tworzyw sztucznych, tabliczek znamionowych itd.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	
Nośnik	brak
Klej	akrylowy modyfikowany
Przekładka	papierowa
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE	
Grubość	~ 0,051 [mm]
Kolor	transparentny
Gramatura	50 [g/m ²]
Temperatura pracy	-40 do + 90 [°C]
Przyczepność do stali (po 20 minutach)	16,5 [N/25mm]
Ścinanie statyczne (1kg, 5,76cm ²)	≥ 2 [godz.]
Metoda testowania	AFERA 5001, AFERA 5012
Okres przechowywania w temperaturze 21°C oraz względnej wilgotności 50%	12 miesięcy
ROZMIAR	
Długość	Wg specyfikacji klienta [mm]
Szerokość	Wg specyfikacji klienta [mm]

ZALECENIA

Optymalna zalecana temperatura aplikacji taśmy wynosi powyżej 15°C. W niższych temperaturach zmniejsza się elastyczność oraz początkowa przyczepność taśmy. Klejone elementy muszą być suche i czyste. Do czyszczenia klejonych powierzchni należy użyć dedykowanych środków chemicznych typu CLEANER.

Klejony element należy równomiernie docisnąć siłą rąk, używając wałka lub innego elementu dociskowego. Preferowana siła docisku wynosi około 10N/cm².

Taśmy należy magazynować w pozycji poziomej, w suchym pomieszczeniu o temperaturze około 21°C oraz wilgotności około 50%. Przestrzeganie powyższych warunków przechowywania gwarantuje przydatność taśm minimum przez 1 rok.

Powyższe informacje techniczne są prezentowane w oparciu o uśrednione badania laboratoryjne i nie mogą być używane jako wiążące dane techniczne do celów projektowych, nie należy ich traktować jako podstawy udzielania gwarancji. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za decyzję o zastosowaniu produktu oraz za jej montaż. Przed zastosowaniem zaleca się dokonanie własnej oceny produktu uwzględniając rodzaj łączącego materiału, stan jego powierzchni oraz warunki aplikacji.